

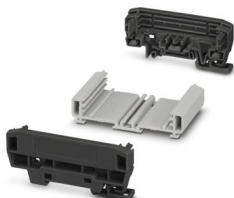
UM-PRO-KIT-B72-L60-7035 - Zestaw obudowy



1310823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310823>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa profilowa (PA), rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN, wymiary na szynie DIN: szerokość: 63,8 mm, wysokość: 92,3 mm, głębokość: 39,45 mm, w tym 2 elementy boczne (PA), kolor: czarny (9005), do PCB z szerokość: 72 mm, długość: 60 mm, powierzchnia PCB: 2950 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1310823
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDAK
Klucz produktu	ACHDAK
GTIN	4063151570248
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	69,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,67 g
Numer taryfy celnej	39169010
Kraj pochodzenia	DE

UM-PRO-KIT-B72-L60-7035 - Zestaw obudowy



1310823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310823>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
--------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa profilowa
Seria obudów	UM-PRO
Wykonanie	w tym 2 elementy boczne

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Szerokość	63,8 mm
Wysokość	92,3 mm
Głębokość	39,45 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	32,45 mm
Wymiary	72 mm x 60 mm (Wymiary PCB)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Boczny panel obudowy)	czarny (RAL 9005)
Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	3
Sposób mocowania PCB	Wsunięcie/przymocowanie za pomocą dodatkowych elementów
Powierzchnia PCB łączna	2950 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

UM-PRO-KIT-B72-L60-7035 - Zestaw obudowy



1310823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310823>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

UM-PRO-KIT-B72-L60-7035 - Zestaw obudowy

1310823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310823>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310823>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

UM-PRO-KIT-B72-L60-7035 - Zestaw obudowy



1310823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310823>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---